

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION**

**中芯國際集成電路製造有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

### **中芯國際截至二零一二年六月三十日止三個月業績公佈**

- 二零一二年第二季的銷售額創出新高，由二零一二年第一季的叁億叁仟貳佰柒拾萬元上升 26.8%至肆億貳仟壹佰捌拾萬元，與二零一一年第二季相比上升 19.7%。
- 二零一二年第二季的毛利率由二零一二年第一季的 12.0%倍增至 24.1%，主要是由於更高的產能利用率及持 的生產效率改善所致。
- 二零一二年第二季來自於經營活動的現金淨額由二零一二年第一季的叁仟伍佰捌拾萬元增加三倍至壹億零 ■ 佰肆拾萬元。
- 二零一二年第二季普通股持有人應佔盈利為柒佰壹拾萬元，相對二零一二年第一季應佔虧損為肆仟貳佰捌拾萬元。
- 每股美國預托股股份盈利為 0.01 元。

以下為本公司於二零一二年八月八日就截至二零一二年六月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計 則釐定。

**中國上海 — 2012年8月8日 — 國 主要半導體代工製造商中芯國 集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一二年六月三十日止三個月的綜合經營業績。**

### **二零一二年第三 指引**

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 收入預期上升 4%至 6%。
- 毛利率預期在 22%至 24%範圍內。
- 預期經營開支去除匯兌損益與研發補貼介乎於 9 仟 3 百萬元至 9 仟 6 百萬元之間。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士表示：「很高興向大家報告我們第二季銷售收入創了中芯國一季度銷售的歷史新高，達到 4 億 2 仟 1 百 80 萬元，比上一季增長 26.8%，比去年同期增長 19.7%。我們同時錄得經營利益，而淨盈利為 710 萬元。中芯受益於整體的強勁客戶需求，尤其是來自 65/55nm 制程的銷售收入季增達到了 87%。同時，特殊制程的需求也強勁增長，包括電源管理晶片，電可擦可編程唯讀記憶體等等。受益於以上增長動力，第二季整體銷售收入的增長超出了我們原先的預期。」

由於市場需求的增長以及我們自身的努力，我們整體的產能利用率表現良好。相較與第一季 74%的產能利用率，我們第二季的整體產能利用率達到了 95%。

中國區的銷售收入隨中國半導體市場的成長持續增加。在二零一二年第二季，來自中國區的銷售收入比上一季增長 28%，約占公司第二季銷售收入的 33%。」

---

### 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一二年八月九日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-718-354-1231(密碼：SMIC)，香港 852-2475-0994(密碼：SMIC)

二零一二年第一季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

[www.smics.com/cn/en/quarterly-reports/](http://www.smics.com/cn/en/quarterly-reports/)，或

[www.smics.com/cn/en/quarterly-reports/](http://www.smics.com/cn/en/quarterly-reports/)

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

---

### 關於中芯國際

中芯國一集成電路製造有限公司（“中芯國一”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981），是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國一向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中。中芯國還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

---

詳細信息請參考中芯國一網站 [www.smics.com](http://www.smics.com)

## **安全港聲明**

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的

“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一二年第三季指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性陳述涉及可能導致中芯國 實 表現、財務狀況和經營業績與這些前瞻性陳述所表明的意見產生重大差異的已 和未 風險、不確定性因素和其他因素，以及其他可能導致中芯實 業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，其中包括當前全球經濟變緩、未決訴訟的頒令或判決，和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的檔資料，包括其於二零一二年四月二十七日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「合併財務報表」部分，且中芯不時向證交會 (包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未 或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑑於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他 因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

## 二零一二年第二 經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利 百分比除外)

	二零一二年 第二季度	二零一二年 第一季度	二零一一年 季度比較	二零一一年 第二季度	二零一一年 年度比較
銷售收入			-	-	-
銷售成本			-	-	-
毛利			-	-	-
經營開支			-	-	-
經營利益(虧損)			-	-	-
其他收(支出), 淨額			-	-	-
所得稅利益(費用)			-	-	-
稅後淨利益(虧損)			-	-	-
應佔股權投資盈利			-	-	-
淨盈利(虧損)			-	-	-
非控制權益持有人利息			-	-	-
普通股持有人應佔盈利(虧損)			-	-	-
毛利率		-	-	-	-
經營利潤率		-	-	-	-
每股普通股股份盈利(虧損)- 基本和攤薄 <sup>(1)</sup>		-	-	-	-
每股美國預托股股份盈利(虧損)- 基本和攤薄		-	-	-	-
付運晶圓(約當 8 吋) <sup>(2)</sup>					



## 收入分析

總銷售收入分析		二零一二年 第二季度	二零一二年 第一季度	二零一一年 第二季度
以應用分類				
電腦	-	-	-	-
通訊	-	-	-	-
消費	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
以服務分類		二零一二年 第二季度	二零一二年 第一季度	二零一一年 第二季度
晶圓 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-
光罩製造，晶圓測試及其它	-	-	-	-
以客戶類別分類		二零一二年 第二季度	二零一二年 第一季度	二零一一年 第二季度
無廠房半導體公司	-	-	-	-
集成裝置製造商	-	-	-	-
系統公司及其它	-	-	-	-
以地區分類		二零一二年 第二季度	二零一二年 第一季度	二零一一年 第二季度
北美洲	-	-	-	-
中國 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-
歐亞 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-
晶圓收入分析		二零一二年 第二季度	二零一二年 第一季度	二零一一年 第二季度
各技術佔晶圓銷售額 百分比				
40/45 納米	-	-	-	-
55/65 紳米	-	-	-	-
90 紳米	-	-	-	-
0.13 微米	-	-	-	-
0.15/0.18 微米	-	-	-	-
0.25/0.35 微米	-	-	-	-

## 產能\*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一二年	
	第二度	第一度
上海廠 (8吋)		
北京廠 (12吋)		
天津廠 (8吋)		
每月晶圓代工生產總產能		

附注：

\*在期末的月產能折算成8吋晶圓的片數，且為了比較目的，以30天作為計算基礎。

- 二零一二年第二季的產能由二零一二年第一季的18萬4仟549片8吋晶圓增長至19萬8仟100片8吋晶圓，主要是由於北京廠65納米產能以及上海廠0.18微米產能增加所致。

## 出貨量及產能使用率

8吋等值晶圓	二零一二年		二零一一年		
	第二度	第一度	度比較	第二度	年度比較
晶圓出貨量 (包括銅製程)			-	-	-
產能使用率 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-

附注：

(1) 自2011年第三季起，產能使用率按約當產出晶圓總額除以估計產能計算。本表中以前季度的比較利用率也一併更新。以前季度的產能使用率按產出晶圓總額除以估計產能計算。

## 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零一二年 第二 度	二零一二年 第一 度	度比較	二零一一年 第二 度	年度比較
銷售成本			-	-	-
折舊			-	-	-
其他製造成本			-	-	-
股權報酬			-	-	-
毛利	-	-	-	-	-
毛利率	-	-	-	-	-

- 二零一二年第二季的銷售成本與二零一二年第一季的2億9仟2佰90萬元相比上升9.3%至3億2仟零10萬元，差異主要是由於晶圓付運量增加25.1%所致的其他製造成本增加，部分被折舊的降低所抵消。
- 二零一二年第二季銷售成本中的折舊由二零一二年第一季的1億零6佰30萬元下降14.2%至9仟1佰20萬元，主要由於在製品存貨增加所致，該部分存貨預期將在二零一二年第三季付運。
- 二零一二年第二季的毛利為1億零1佰70萬元，相對二零一二年第一季的毛利3仟9佰80萬元及二零一一年第二季的毛利5仟零30萬元。
- 二零一二年第二季的毛利率由二零一二年第一季的12.0%上升至24.1%，主要是由於更高的產能利用率以及持的生產效率改善所致。

### 經營開支分析

以千美元計	二零一二年 第二 度	二零一二年 第一 度	度比較	二零一一年 第二 度	年度比較
總經營開支			-	-	-
研究及開發			-	-	-
一般及行政			-	-	-
銷售及市場推廣			-	-	-
其他，淨額			-	-	-

- 二零一二年第二季的研究及開發費用由二零一二年第一季的5仟9佰30萬元下降14.0%至5仟1佰萬元，主要是由於二零一二年第二季政府補助研發款項增加所致。
- 二零一二年第二季的一般及行政費用由二零一二年第一季的2仟3佰90萬元上升21.6%至2仟9佰10萬元，主要是由於預提獎金所致。
- 二零一二年第二季的銷售和市場推廣費用由二零一二年第一季的6佰90萬元上升13.0%至7佰80萬元。

### 其他收入(支出)

以千美元計	二零一二年 第二 度	二零一二年 第一 度	度比較		二零一一年 第二 度	年度比較
			二零一二年 第二 度	第一 度		
其他收入(支出)，淨額			-	-	-	-
利息收入			-	-	-	-
利息支出			-	-	-	-
匯兌收益(損失)			-	-	-	-
其他，淨額			-	-	-	-

- 二零一二年第二季利息支出由二零一二年第一季的 7 亿 40 萬元上升 33.2% 至 9 亿 90 萬元，主要是由於部分短期授信額度轉為長期貸款所致。

### 折舊及攤銷

- 二零一二年第二季的折舊及攤銷為 1 億 4 仟零 40 萬元，相較於二零一二年第一季的 1 億 4 仟 2 佰 50 萬元。

### 流動資金

以千美元計	二零一二年 第二 度	二零一二年 第一 度	度比較		二零一一年 第二 度	年度比較
			二零一二年 第二 度	第一 度		
現金及現金等價物			-	-	-	-
限制性現金			-	-	-	-
應收賬款			-	-	-	-
存貨			-	-	-	-
其他			-	-	-	-
流動資產總計			-	-	-	-
			-	-	-	-
應付賬款			-	-	-	-
短期借款			-	-	-	-
長期借款的即期部份			-	-	-	-
其他			-	-	-	-
流動負債總計			-	-	-	-
			-	-	-	-
現金比率			-	-	-	-
速動比率			-	-	-	-
流動比率			-	-	-	-

### **資本結構**

以千美元計	二零一二年 第二 度	二零一二年 第一 度
現金及現金等價物		
限制性現金		
長期票據即期部分		
長期票據長期部分		
短期借款		
長期借款的即期部份		
長期借款		
借款總計		
股本 <sup>(1)</sup>		
總債務股本比率	-	-

附注：

(1) 包括非控制權益部分

### **現金流量概要**

以千美元計	二零一二年 第二 度	二零一二年 第一 度
來自於經營活動的現金淨額		
來自於投資活動的現金淨額		
來自於融資活動的現金淨額		
匯率變動的影響		
現金變動淨額		

### **資本開支概要**

- 二零一二年第二季資本開支為 8 仟 3 百 50 萬元。

## 近期公佈

- 中芯國際和新思科技借助SMIC和Synopsys的技術提升14納米低功耗性能
- 中芯國際舉辦先進技術專題研討會
- 中芯與燦芯LL雙核ARM-LP-A測試達量級
- 中芯和安格科技宣佈Boron-nitride
- 二零一二年六月七日舉行之股東週年大會，投票表決結果，澄清
- 二零一二年六月七日舉行之股東週年大會，投票表決結果
- 中芯國際北京廠榮獲一季度品質卓越獎
- 中芯採用MnLL產品
- 授出購股期權
- 公告及通告，董事名單與其角色和職能
- 公告及通告，暫停辦理股份過戶登記
- 中芯北京與北京市合作啓動二期項目
- 股價敏感資料，潛在非常重大收購事項的進一步資料：在中國成立合資企業
- 股價敏感資料，潛在非常重大收購事項：在中國成立合資企業
- 委任替任董事
- 中芯國際截至二零一二年三月三十一日止三個月業績公佈
- 通函，非登記股東之通信函及申請表格
- 通函，登記股東之通信函
- 委任代表表格，於二零一二年六月七日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格
- 通函，股東週年大會通告，重選董事，建議授出發行及購回股份之一般授權及修訂組織章程細則
- 股東週年大會通告
- 董事會會議日期通函
- 通函，致新登記股東之信函及回條，選擇收取公司通訊文件之方式
- 通函，非登記股東之通信函及申請表格
- 通函，登記股東之通信函及變更申請表格
- 有關與湖北省科技投資集團有限公司成立合資企業之主要交易的進一步資料
- 中芯國際調高二零一二年第一季度營收及毛利率指引
- SMIC低功耗、高端節點數字技術應用於M14納米參考流程

上述公佈詳情 參閱中芯國際網站：

[http://www.smics.com/trd/press/media\\_press.php](http://www.smics.com/trd/press/media_press.php) 及 [http://smics.com/trd/investors/ir\\_filings.php](http://smics.com/trd/investors/ir_filings.php)

**中芯國際集成電路製造有限公司**  
**合併綜合收入表**

(以千美元為單位，每股資料除外)

	<u>截至以下日期止三個月</u>	
	二零一二年 六月三十日 (未經審核)	二零一二年 三月三十一日 (未經審核)
銷售額		
銷售成本		
<b>毛利</b>	<b>101,716</b>	<b>39,844</b>
經營費用：		
研究及開發		
一般及行政		
銷售和市場推廣		
其他支出		
<b>經營費用總額，淨額</b>	<b>87,973</b>	<b>90,128</b>
經營利益（虧損）		
其他收入（支出），淨額		
除股權投資外的稅前利益（虧損）	5,399	(54,353)
所得稅利益		
股權投資盈利		
<b>淨盈利（虧損）</b>	<b>7,300</b>	<b>(42,562)</b>
非控制權益持有人利息		
中芯國 應佔盈利（虧損）	7,059	(42,825)
淨盈利（虧損）	7,300	(42,562)
其他綜合收益（虧損）：外幣匯兌調整		
<b>綜合收益（虧損）</b>	<b>7,070</b>	<b>(42,518)</b>
非控股權益應占綜合虧損		
中芯國 應占綜合收益（虧損）	6,829	(42,781)
中芯國 應佔每股股份收益（虧損），基本及攤薄		
中芯國 應佔每股美國預托股份收益（虧損），基本及攤薄		
<b>用作計算基本每股普通股收益（虧損）額的股份</b>	<b>28,789,085,681</b>	<b>27,504,337,503</b>
<b>用作計算攤薄每股普通股收益（虧損）額的股份</b>	<b>28,829,555,477</b>	<b>27,504,337,503</b>

中芯國際集成電路製造有限公司  
合併資產負債表

(以千美元為單位,每項資料除外)

截至以下日期止	
二零一二年	二零一二年
六月三十日	三月三十一日
( 經審核)	( 經審核)

**資產**

流動資產：

現金及現金等價物

限定用途的現金

應收賬款，已扣除撥備分別為二零一二年六  
月三十日\$45,738 仟元及二零一二年三月三  
十一日\$45,500 仟元

普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為  
50,000,000,000 股，  
於二零一二年六月三十日及二零一二年三月  
三十一日已發行及流通在外的股份分別為  
31,975,662,740 股及 27,509,521,180 股。  
可轉換優先股，面值 0.0004 美元，法定股份  
為 5,000,000,000 股，  
於二零一二年六月三十日及二零一二年三月  
三十一日已發行及流通在外的股份分別為 0  
股及 445,545,911 股。<sup>(1)</sup>  
額外繳入股本  
累計其他綜合虧損  
累計虧損

<b>股東權益合計</b>	<b>2,212,983</b>	<b>2,203,556</b>
<b>總負債，非控制權益及股東權益合計</b>	<b>3,974,836</b>	<b>3,938,201</b>

附注：

(1) 於二零一二年第二季，可轉換優先股已轉換為普通股。

**中芯國際集成電路製造有限公司**  
**合併現金流量表**  
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一一年 六月三十日 ( 經審核 )	二零一一年 三月三十一日 ( 經審核 )
<b>經營活動:</b>		
淨收益（損失）		
折舊及攤銷		
股權投資收益		
營運資本的改變及其它		
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>109,425</b>	<b>35,808</b>
<b>投資活動:</b>		
購入：		
廠房及設備		
無形資產		
短期投資		
與投資活動有關受限制現金改變		
其他		
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<b>(126,293)</b>	<b>(205,805)</b>
<b>融資活動:</b>		
短期借款的增長（減少）		
長期借款的增長		
償還長期票據支付的款項		
其他		
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>6,999</b>	<b>208,978</b>
匯率變動的影響		
<b>現金及現金等價物增加（減少）淨額</b>	<b>(9,947)</b>	<b>39,025</b>
<b>現金及現金等價物—期間開始</b>	<b>300,641</b>	<b>261,615</b>
<b>現金及現金等價物—期間結束</b>	<b>290,694</b>	<b>300,641</b>

於本公告日期，本公司董事分別為本公司董事長兼執行董事張文義、本公司首席執行官兼執行董事邱慈雲、本公司非執行董事陳山枝、高永崗、劉遵義(及其替任董事陳大同)及周杰，以及本公司獨立非執行董事川西剛、陳立武及孟樸。

承董事會命

**中芯國際集成電路製造有限公司**

邱慈雲

首席執行官兼執行董事

中國上海

二零一二年八月八日

\* 僅供識別